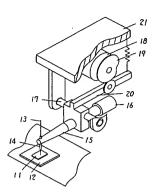
(54) SEMICONDUCTOR WIRE BON

- (11) 60-161628 (A) (43) 23
 - (43) 23.8.1985 (19) JP (22) 1.2.1984
- (21) Appl. No. 59-17330
- (71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) KENICHI OKU
- (51) Int. Cl4. H01L21/60

PURPOSE: To increase the movement of an x-y table, and to join a wire extending over a wide area by mounting the x-y table on the side reverse to a semi-conductor circuit to an ultrasonic horn and a shaft.

CONSTITUTION: A cam 19 is turned by a motor 18, a lever 20 interlocked with a shaft 17 is moved vertically, and an ultrasonic horn 15 is rocked. The ultrasonic horn is vibrated by a vibrator 16, and a wire 13 is connected between a semiconductor circuit 11 and an external substrate 12 by a joining tool 14. Since the shaft 17 is fixed to an xy table 21 positioned on the side reverse to the semiconductor circuit 11 to the ultrasonic horn 15 and the shaft 17 and the shaft 17 is positioned on the side reverse to the semiconductor circuit 11 to the ultrasonic horn 15, a mechanism for joining the wire does not collide with the semiconductor circuit 11 and the external substrate 12 even when the movement of the x-y table is large.

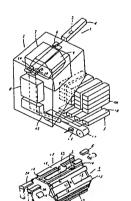


(54) ENVIRONMENTAL TEST APPARATUS

- (11) 60-161629 (A)
- (43) 23.8.1985 (19) JP (22) 1.2.1984
- (21) Appl. No. 59-15223 (22) 1.2.1984 (71) HITACHI DENSHI ENGINEERING K.K.(1)
- (72) MASAYOSHI KODAMA(2)
- (51) Int. Cl4. H01L21/66

PURPOSE: To load or unload a semiconductor device smoothly to or from a revolving drum, and to prevent the generation of trouble by mounting a guide rail for supporting the semiconductor device fitted to the revolving drum in a thermostatic chamber on the same plane as a carrying path for the semiconductor device.

CONSTITUTION: A semiconductor device 5 is supported to the circumferential surface of a revolving drum 9 in a thermostatic chamber 7 through a distributing member 6 from a loader section 1, and positioned under required environmental conditions by the revolution of the drum 9, characteristics are tested in a testing section 8, and the semiconductor device is housed in a magazine 10 for an unloader section 3. The semiconductor device 5 can be loaded or unloaded onto or from a lower rail 14 when an upper rail 15 in a guide rail 13 is moved upward, and the semiconductor device 5 is held between the lower rail 14 and the upper rail 15 when the upper rail 15 is moved downward. The semiconductor device 5 brought to a fixed temperature is unloaded onto turnabout levers 20 from the revolving drum 9. The semiconductor device can be loaded or unloaded smoothly because the distributing member 6, the turnabout levers 20 and the lower rail 14 are positioned on the same plane.



(54) POSITIONING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR PELLET

- (11) 60-161630 (A)
- (43) 23.8.1985 (19) JP
- (21) Appl. No. 59-17443
 - (22) 2.2.1984 (72) HITOSHI SHIRATA
- (71) TOSHIBA K.K.(1) (72) HIT (51) Int. Cl¹. H01L21/68,G05D3/12

PURPOSE: To correct even the inclination of a semiconductor pellet by mounting a rotary stage rotating while loading an XY moving stage.

CONSTITUTION: An adhesive sheet 3 on which a semiconductor wafer 2 divided at every semiconductor pellet 20 is loaded is stuck on a metallic ring 4. The image of the semiconductor pellet 20 is photographed by a TV camera 1, and the quantities of displacement ΔX , ΔY and $\Delta \theta$ are obtained by a position detector. An X moving stage 5, a Y moving stage 6 and a rotary stage 7 are moved and positioned. The pellet 20 is sucked by a sucking collet 8, and moved onto a lead frame, and mounted. The center of rotation of the rotary stage 7 is conformed to the position of suction of the sucking collet 8. Even when the rotary stage 7 is turned, the quantities of displacement ΔX and ΔY in the X direction and the Y direction do not change.



100

C

(1

(2

(7 (5

(5. (1) (2) (7) (5)

cc

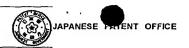
ы

(54 (11 (21

(71 (51

co

•



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60161630 A

(43) Date of publication of application: 23 . 08 . 85

(51) Int. CI

H01L 21/68 G05D 3/12

(21) Application number: 59017443

(22) Date of filing: 02 . 02 . 84

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP TOSHIBA MICRO

COMPUT ENG CORP

(72) Inventor:

SHIRATA HITOSHI

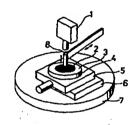
(54) POSITIONING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR PELLET

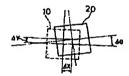
(57) Abstract:

PURPOSE: To correct even the inclination of a semiconductor pellet by mounting a rotary stage rotating while loading an XY moving stage.

CONSTITUTION: An adhesive sheet 3 on which a semiconductor wafer 2 divided at every semiconductor pellet 20 is loaded is stuck on a metallic ring 4. The image of the semiconductor pellet 20 is photographed by a TV camera 1, and the quantities of displacement ΔX , ΔY and $\Delta 8$ theta; are obtained by a position detector. An X moving stage 5, a Y moving stage 6 and a rotary stage 7 are moved and positioned. The pellet 20 is sucked by a sucking collet 8, and moved onto a lead frame, and mounted. The center of rotation of the rotary stage 7 is conformed to the position of suction of the sucking collet 8. Even when the rotary stage 7 is turned, the quantities of displacement ΔX and ΔY in the X direction and the Y direction do not change.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio





⑩日本国特許庁(IP)

⑩ 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-161630

Mint Cl 4 H 01 L 21/68 識別記号

庁内整理番号 6679-5F 7623-5H 四公開 昭和60年(1985)8月23日

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

G 05 D

半導体ペレット位置決め装置

の特 願 昭59-17443

ØЖ 願 昭59(1984)2月2日

砂発 明 者

B

川崎市川崎区東田町2番地11号 東芝マイコンエンジニア

麵

株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

リング株式会社内

の出 യ്ക 囲 人 東芝マイコンエンジニ

白

3/12

川崎市川崎区東田町2番地11号

アリング株式会社 弁理士 猪 股

の代 理 人

濟 外3名

眲

半導体ペレット位置決め装置 発明の名称

ユ 特許請求の範囲

4 吸着コレットで吸着するために、半導体ペレ ットを前記吸着コレット直下に位置決めする、 半導体ペレット位置決め装置において、

分離された半導体ペレットが搭載され、XY 方向に移動するXY移動ステージと、

このXY移動ステージが搭載され、回転する 回転ステージと、

前記XY移動ステージ上の半導体ペレットの 形状を認識し、前配吸着コレット下の位置との XY方向のずれと、回転方向のずれとを検出す る位置検出手段と、

この位置検出手段により検出されたXY方向 のずれと、回転方向のずれに基づき前記XY移 動ステージと前記回転ステージを駆動する駆動 手段とを備えたことを特徴とする半導体ペレッ

ト位置決め装置。

→ 特許請求の範囲第ノ項配載の装置において、 前記回転ステージの回転中心は、前記吸着コレ ットによる吸菪位置であることを特徴とする半 導体ペレット位置決め装置。

3 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、分離された半導体ペレットをリード フレーム上にマウントする半導体ペレットマウン ト工程において、半導体ペレットを吸着コレット 下に正しく位置合せする半導体ペレット位置決め **英쮵に関する。**

[発明の技術的背景とその問題点]

一般に半導体ペレットを位置決めするためには、 この半導体ペレットをテレビカメラによってょ値 化画像に変換し、吸着コレット下の所定位置との ずれを検出し、このずれ量により半導体ベレット が搭載されたXY移動ステージを動かして位置決 めしている。従来の位置決めは、半導体ペレット

特開昭 GD-161630 (2)

の中心位置を、吸着コレーの中心軸上に合わせるだけであった。したがって半導体ペレットが傾いてXY移動ステージ上に搭載された場合には、 吸着コレットに半導体ペレットが傾いて吸着され、 リードフレームに正しくマウントできなくなるという問題があった。

このような半導体ペレットの傾きを修正するためには、ゲージングユニット等の専用の装置を設ける必要があった。ゲージングユニットとは、台上に置かれた半導体ペレットを、4 方向から延びる爪により傾きを修正するものである。半導体ペレットで吸着した半導体ペレットを一旦、ゲージングユニットの合上に数せ、傾きを修正してからに、収入をでして、サービ吸着してリードフレーム上に数で吸着コレットで吸着してリードフレーム上に変けると半導体ペレット位置決め装置全体が大型化するとともに、工程が増えるという問題があった。

(発明の目的)

っている粘着性シート 3 は金属性リング 4 に張られている。この金属性リング 4 は、 X 方向移動ステージ 5 、 Y 方向移動ステージ 6 に搭載されている。こらにこの X 方向移動ステージ 5 と Y 方向移動ステージ 6 にどれ大きな回転ステージ 7 に搭載されている。 半導体ウェーハ 2 上には分割された半導体ペレット 20を吸着する 吸着コレット 8 が設けられている。 吸着コレット 8 は吸着動作のため上下動および横移動が可能であるが、吸着位置は固定である。 回転ステージ 7 はこの吸着位置を回転の中心軸としている点に特徴がある。

半球体ペレット20の位置を認識するために、半 導体ウエーハュ上にテレビカメラ!が設けられて いる。テレビカメラ!で写された半導体ペレット 20の像は、位置検出器!!により、位置合せすべき 位置とのずれが検出される。 第3 図に示すように 位置合せすべき位置!!に対して半導体ペレット20 の画像の位置がずれたとすると、半導体ペレット 20の画像の中心位置を求め、位置!!との整からX 方向ずれ最 4X, Y 方向ずれ最 4Yを求める。また 本発明は上記で前を考慮してなされたもので、 半導体ペレットの傾きをも修正することができる 半導体ペレット位置決め装置を提供することを目 的とする。

[発明の概要]

この目的を達成するために本発明による半導体ベレット位置決め装置は、XY移動ステージを搭載して回転する回転ステージを設け、位置決めする半導体ベレットの形状を認識して吸煙位置とのずれ量を検出し、このずれ量に基づきXY移動ステージと回転ステージを駆動することにより、半連体ベレットの傾きをも修正する。

この回転ステージの回転中心を吸着位置にすれば、傾きを修正するために/回だけずれ最の検出をおこなえばよい。

[発明の奥施例]

本発明の一実施例による半導体ペレット位置決 め装置を第1図、第1図に示す。半導体ペレット 毎に分割された半導体ウエーハコは、粘着性シートコ上に配列されている。半導体ウエーハコが载

半導体ペレット20の画像の傾きから回転方向ずれ 量 4 8 を求める。これら X 方向ずれ量 4 X 、 Y 方 向ずれ量 4 Y 、回転方向ずれ量 4 8 はモータ制御 回路/1 に出力される。モータ制御回路はこれらず れ量 4 X , 4 Y , 4 8 に応じて、 X 方向移動モー タ /3、 Y 方向移動モータル、回転モータ/7を駆動 して、 X 方向移動ステージョ、 Y 方向移動ステー ジ 4、回転ステージ1を動かす。

本实施例による半導体ペレットの位置決め動作をさらに詳しく説明する。まず位置決め動作に入る前に、マトリクス状に配列された半導体ペレットのビッチを半導体ペレット位置決め装置に入力する。半導体ペレットをひとつ吸着してマウントするたびに、X方向移動ステージェ、7方向移動ステージェ、7方向移動ステージェ、8方向移動ステージェ、6を移動させる量がこのビッチにより定まる。次に半導体ペレットの大きさをさると位置が定まる。次に実際の位置決め動作に入る。まず吸着コレットを下に最初に吸着すべき半導体ペレット20を移動させる。次にテレビカメラノによりこ

特開昭 GO-161630 (3)

本実施例の様に優れている点は回転ステージ? にある。本実施例の回転ステージ?の回転中心は、 吸着コレット 4 の吸着位置に合わせてある。した がって位置検出器パで検出されたずれ量 40 だけ 回転ステージ?を回転させても、X方向、Y方向 のずれ最 4 X , 4 Y は変化せず、再び位置検出器// によりずれ量を検出する必要がない。もし回転ス テージ ? の回転中心が他の位置にあれば、回転に よりずれ量 4 X , 4 Y が変化してしまい、再び位置 検出する必要があるからである。

本発明は先の実施例に限定されるものではなく 種々の変化が可能である。例えばステージを動か すモータとしては、ステップモータ、直流モータ 等の種々のモータが使用できる。またずれ量 4 X, 4 Y, 4 Ø の計算方法としては実施例以外の方法で もよい。

[発明の効果]

以上の通り本発明によれば、半導体ベレットが 傾いても、その傾きを修正することが可能である。 特に回転ステージの回転中心を吸着コレットの吸 着位置に合わせておけば、検出したずれ量に応じ て一度修正すればよく、XY方向の移動と回転を 同時におこなうことができ、作業時間の短縮が図 れる。

※ 図面の簡単な説明

第1図、第2図は本発明の一実施例による半導体ペレット位置決め装置の斜視図およびプロック図、第3図は同半導体ペレット位置決め装置の動作の説明図である。

/ …テレビカメラ、 2 … 半導体ウエーハ、 3 … 粘着性シート、 4 … 金属性リング、 5 … X 方向移動ステージ、 7 …回転ステージ、 8 … 吸縮コレット、 // … 位置検出器、 /2 … モータ制御回路、 /3 … X 方向移動モータ、 /6 … Y 方向移動モータ、 /7 …回転モータ。

出願人代理人 绪 股 清

